⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平1-132794

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成1年(1989) 5月25日
C 25 D 5/56 B 05 D 3/10 B 29 C 67/14		7325-4K D-6122-4F N-6363-4F ※審査請求	未請求	発明の数	1 (全5頁)

図発明の名称 材料の表面処理方法

②特 顋 昭62-290412

❷出 願 昭62(1987)11月17日

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル 沢 正 ⑫発 明者 宫 カヤバ工業株式会社内 眀 東京都港区浜松町2丁目4番1号 @発 眀 者 中 村 隆 カヤバ工業株式会社内 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル 明 昭 ⑫発 者 佐 カヤバ工業株式会社内 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル カヤバ工業株式会社 の出 顋 人 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目2番11号 创出 阻 田岡化学工業株式会社 人 東京都中央区日本橋本町4丁目4番11号 永井ビル の出 頭 化成品與業株式会社 人 外1名 の代 理 人 弁理士 後藤 西真

附 無 冉

発明の名称

材料の表面処理方法

特許請求の範囲

最終頁に続く

(1) 基材表面に導電性相強材あるいは導電性を付与した補強材及び導電性形類材と合成樹脂の混合体からなる導電層を形成し、 腹導電層を硬化をせた後、 内部に含まれる前記各案材が表面に確出するように導電階に表面加工を施し、 この加工表面に電気のっきあるいは無電解めっきを施すことを特徴とする材料の表面処理方法。

(2)準電性光板材の形状が粒状あるいは鱗片状であって、かつ姿な性補強材または表面に導電性を付与した補強材と合成樹脂と当該帯電性光域材とかこん然一体となっていることを特徴とする特許 額求の範囲第1項記載の材料の表面処理方法。

発明の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

この発明は例えば補強材と合成樹脂により形成された複合材料の表面上に、金属処理被膜層を作

る表面処理力法に関する。

(従来の技術)

近年、有機系、ガラス系、セラミックス系、金属系、炭素系など高弾性、高強度を持つ補強材(多くは繊維状である)が数多く発表され、合成樹脂にこれら補強材を包含させて成型した高機能複合材料が広く利用されるに至っている。

しかしこれら複合材料は圧縮強度や引張速度などは非常に優れているものの、耐摩耗性や耐傷動傷付性などの特性は金属と比較すると劣っているため、現状ではその使用範囲が限られている。

これら複合材料の適用範囲や使用限界を拡大するために、複合材料の表面にめっきや溶射などの 金具被膜処理を施し、耐摩耗性や耐摺動性を高め る試みがなされている。

ここで金属めっきについて述べると、多くの種 双の相強材と、この補強材を包含している合成樹 耐は、過常の金属と異なり絶縁体であるため、めっ を欲中で金属イオンを選元するための電子の授受 ができず、直接的に電気めっきを施すことは不可 館となっている。

そのため、このような複合材料にめっきを施す のに次のような工程をとっている。

複合材料の最近の油や塵埃などの汚れを除去し、 大いでめっき処理被とのぬれ性を良くするための 洗浄を行う。材料表面を粗ずためのエッチングを 行い、表面に残ったエッチング液を塩酸で置換し たのち、塩化第二傷を主成分とする塩受性処理、 さらに塩化パラジュウムなどの食金属塩を主成分 とする活性化処理を行う。この後に初めて無電解 めっきを行うことができ、この無電解めっきを下 地めっきとすることで電気めっきが可能となる。

この方法は有機物である合成側面の共存結合と、めっき被膜の金属結合とを接合させるため、金属阿志の接合である金属材料へのめっきに比較すると、その密着強度はかなり低く、しかもめっきが到慮しやすいという欠点があるばかりか、めっき処理工程においても、各工程間の水洗は当然必要となるため、全体の工程は長く複雑となり、加工コストも高くつく。

きの性質がある。これは展開より突出している部分に電流が集中し、その部分で金銭イオンの還元が優先的に進んでめっきが析出し、これにより析出部分が周囲から一層突出して電流がさらに集中しやすくなるためで、彼めっき材の表面に突起があると、その部分の被膜の成長は水平方向よりも垂直方向にはるかに流いという結果をもたらす。

この電気めっきの性質により、導電性補強材等の上に離島状に析出しためっきが合成樹脂上を水平力向に成長し合い、互いに接合して一体化したときには、型質方向の成長ははるかに進んでいることになり、したがってめっきの厚みは合成樹脂の上では薄く、帯電性補強材等の上では厚い、凹凸の大きな、不均一なものとなる。

この様子を表したのが第4図である。これは下記の条件に基づいて導電性補強材である炭素級能と、通常の合成樹脂からなる炭素級難複合材料に電気めったを施したものである。

₹めっき条件》

めっき後 硝酸ニッケル 300g/1

そこで、複合材料に包含される補強材として、 導電性補強材や、材料表面に鉄、銅、ニッケル、 金、飯及び白金等の金属を被覆して導電性を付与 した補強材(以下導電性補強材等という)を使用す ることにより、その表面に直接電気めっきを施す 試みがなされている。

(強明が解決しようとする問題点)

しかし、このような複合材料に直接にめっきを観した場合、めっきが析出するのは姿質性を動物である合成側間の上には析出しないため、全体として見ると、めっきは互いに接続のなる。これが一枚のめっき被膜として視合材料の変したがある。 に析出しためっき両志が、合成側間の表面にでかったが、これらが接合したったのは、によりが接合して化である。

ところで、めっき放中の電気密度の分布は、 助 単半径の小さい部分に集中するという、 電気めっ

本発明の目的は、めっき処理工程が少ないにもかかわらず、めっきの密着性が高く、かつ表面の 凹凸の少ない表面処理を可能とする方法を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

もこで本発明は、益材表面に審定性補強材あるいは審定性を付与した補強材及び審定性充填材と合成例形の混合体からなる審定層を形成し、該事 化層を硬化させた後、内部に含まれる前記各案材が表面に露出するように導電層に表面加工を施し、この加工表面に電気のっきあるいは無性解めっきを施すことを特徴とする。

ここで存在性補強材とは炭素繊維等、 案材その ものに存在性のある繊維性補強材で、これに対し て存在性を付与した補強材とは、繊維性補強材の 表面に鉄、倒、ニッケル、金、銀及び白金等の金 及を被覆した材料をいう。

また、存電性光質材とは、金、銀、白金、ニッケル、バラジウム、鋼、アルミニュウム、及び鉄等の等電性金属粉、あるいは炭素粉末、ガラス粉末、グラスファイバー等の表面を金、銀等の導電性金属で被覆したものをいい、これら導電性光度材の形状は粒状あるいは鱗片状が好ましい。

また本発明に使用する合成樹脂は、基材、導電

等により表面を加工することである。

この状態であっきを施すのであるが、あっきの方法としては従来行なわれている方法が総て有利に適用することができる。 即ち前途したような前処理一無電解めっき、またはさらに電解めっきを行うか、前処理電解めっきを省略し、直接的に電解めっきを行う等、必要条件により選択すればよい。

(発明の効果)

このように本発明では、 事電層の表面に機構的な 表面加工を施すことにより、 専電性 前頭 特等 で 準電性 光質材の 事電性 物質 を 層 表面に多く 露出させ、 この状態で 選べかっき を 施す ために、 平 情 なめっき 被股の 成長が 選やかに 行なわれ、 しかも 均一な 層 厚をもって 成長する。 また さらに めっき 処理工程の 大幅な 短鉱化が 可能に なると 共に、 めっき 被放の 母材に 対する 密着性 が高く、 しかも 表面の 凹凸の 少ない 均質なめっき 圏が得られる。

(灾 進 例)

以下本発明の実施例を集1図~集3図を参照し

性都強材等及び存電性充填材に対する接着性が良好で、めっきを行うにあたり着しい風害を示さない限り、従来この種の複合材ベースに用いられていたものが適する。例えばエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、 ABS樹脂などの無硬化性樹脂が好ましい。

容能性組動材等と導電性充填材を合成樹脂関に 迅熱一体に混在させることにより、導電圏におけ る容能性物質の密度が高まり、かつ合成樹脂を介 しての相互の結合強度も強くなる。

そして遊村安師に導電機を形成役化をせたのち、この導電層の表面に加工を施すことにより、導電層を構成する合成樹脂の硬化時に合成樹脂の表面で扱力及び導電性充填材と合成樹脂との比重の差などにより内部に理られてしまう各案材がの間がら、で性補強材等と導電性充填材を合成樹脂の間から、数値に露出させ、即与導電性充填材の密度の高いのはまで表面加工するので、これら導電性を動質の露出表面積が拡大する。この場合の表面加工とは、機械的な切削、研察、研測またはサンドプラスト

て説明する。

Aは事態性複数材及び事態性充模材と合成樹脂とからなる事態層、Bは炭素繊維と合成樹脂からなる複合材層(FRPと略記、基材)、Cはこれらの境界を示す。

導電性報強材1と粒状及び鱗片状の導電性充填材2、3がエポキシ樹脂4の内部にこん然一体的に包含された導電機AをFRPの表面に形成硬化させた。第1回に示すように、導電性補強材1や 導電性充填材2、3の一部が表面に露出している。

しかし、合成樹脂 4 が硬化する際に設面張力により、帯電性補強材 1 や専電性充度材 2 、 3 の露出部周囲は合成樹脂 4 の立ち上がり部分により及われるため、露出面積は少ない。

将可想Aの硬化後にその表面を第2図に示すように、切削加工により合成樹脂4に埋役していた 導電性補強材1や導電性充模材2、3を表面に貸出させながら所定の仕上げ代をもって平滑な面に 仕上げた。

この研削面に前述しためった条件と同一条件で

特開平1~132794(4)

電解めっきを施すと、 事電性補強材 1 や導能性光 域材 2 、 3 の上に析出しためっきは、 垂直方向に あまり進行しないうちに水平方向に成及しためっ き同志が互いに接合しあって、 めっき被談として 一体化し、 第 3 図に示すように平滑で高い新種強 度のめっき被談が得られた。

本例において専電層人の表面を研削せずに同条件で電気めっきを行ったが、この場合には凹凸面の激しいめっき被膜となり、剝離しやすい部分があった。また本例において、事電層人中に事電性

補強材を用いないほかは全く買条件で復気めった を行ったが、めっき層の厚さが薄く凹凸があり、 剝離しやすい被臨しか扱られなかった。

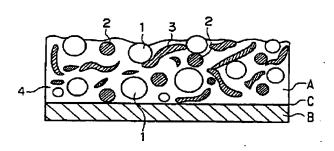
なお、この突逸例では覚気めっきを例にして説明したが、めっき被腹の目的とする性質によっては無道解めっきを進すことも有効で、本実施例と 関機の結果を得た。

図面の簡単な説明

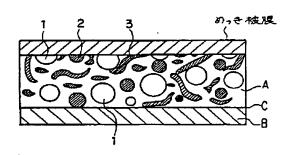
第1 図は本発明の方法により帯電性補強材等と 帯電性充気材を合成別所の内部に含む姿電層を複合材料の表面に形成した断面図、第2 図は帯電形 の表面に形成した断面図、第2 図は帯電形 の表面は帯電形の表面に電気めっきを施した状態 を示す断面図である。第4 図は炭素繊維複合材料 の表面に直接的に電気めっきを施した状態を示す 断面図である。

特許出版人 カヤバ工業株式会社 特許出版人 田岡化学工業株式会社 特許出版人 化成品製業株式会社 代理人 弁理士 後 藤 政 客

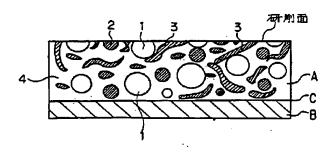
第1図



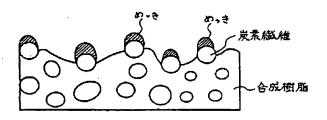
第3図



第 2 図



第 4 図



第1頁の続き 動Int _. Cl _. ・ C 23 C 18/1	識別記号	 这理番号 886−4K
⑫発 明 者	山口 裕	反府大阪市淀川区西三国4丁目2番11号 田岡化学工業 式会社内
79発明者	大 橋 紘	反府大阪市淀川区西三国4丁目2番11号 田岡化学工業 公会社内
79発明者	寸 上 周	 反府大阪市淀川区西三国4丁目2番11号 田岡化学工業 公会社内
70発明者	宮 地 栄	京都中央区日本橋本町4丁目4番11号 永井ビル 化成 ■業株式会社内
砂発明者	井 上 邁	京都中央区日本橋本町4丁目4番11号 永井ビル 化成 関業株式会社内

